

2023 年第四季暨全年營運成果新聞稿

發佈單位：南茂科技股份有限公司

發佈日期：2024 年 02 月 22 日

南茂科技股份有限公司(股票代碼 8150，以下簡稱「南茂科技」)於今天公佈其 2023 年第四季暨全年公司營運成果。

2023 年財務摘要

- 營收淨額為新台幣 213 億 5 仟 6 佰萬元，較 2022 年減少 9.2%
- 營業毛利為新台幣 35 億 4 仟 9 佰萬元，較 2022 年減少 27.7%
- 營業毛利率為 16.6%，較 2022 年減少 4.3 個百分點
- 本期淨利與基本每股盈餘分別為新台幣 18 億 9 仟 3 佰萬元及每股新台幣 2.60 元
- 自由現金流量為新台幣 13 億 3 仟 9 佰萬元，現金及約當現金為新台幣 123 億 5 仟 4 佰萬元
- 每股普通股將配發現金股利約新台幣 1.8 元，待今年 5 月的股東常會通過後實施

2023 年第四季財務重點

- 營收淨額為新台幣 57 億 2 仟 5 佰萬元，較前一季新台幣 55 億 8 仟 2 佰萬元增加 2.6%
- 營業毛利為新台幣 11 億 5 仟萬元，較前一季新台幣 8 億 8 仟 9 佰萬元增加 29.3%
- 營業毛利率為 20.1% 較前一季的 15.9%，增加 4.2 個百分點
- 本期淨利為新台幣 4 億 8 仟 2 佰萬元，較前一季新台幣 5 億 8 仟 1 佰萬元減少 17.0%
- 本期基本每股盈餘為新台幣 0.66 元，前一季基本每股盈餘為新台幣 0.80 元

免責聲明

本聲明所提及之預測性資訊，乃是基於本公司從內部與外部來源所取得資訊為基礎所建立。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種本公司已知或未知之風險、不確定以及其他無法掌控之因素。有關風險、不確定以及其他無法掌控之因素之進

一步資訊，可參考本公司於公開資訊觀測站公布之最近期年報。

本聲明對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

關於南茂科技股份有限公司

南茂科技股份有限公司成立於 1997 年 7 月，為國內專業積體電路封裝測試大廠，於新竹科學園區、竹北及台南科學園區分別設有專業金凸塊、測試及封裝廠，主要從事提供高密度、高層次記憶體產品及液晶顯示器驅動 IC 之封裝及測試服務。如欲進一步查詢南茂科技相關資訊，請瀏覽南茂科技網站，網址是 <https://www.chipmos.com>。

新聞聯絡人：

南茂科技股份有限公司

發言人 黃國樑資深副總經理

電話：03-5668877

電子郵件信箱：IR@chipmos.com